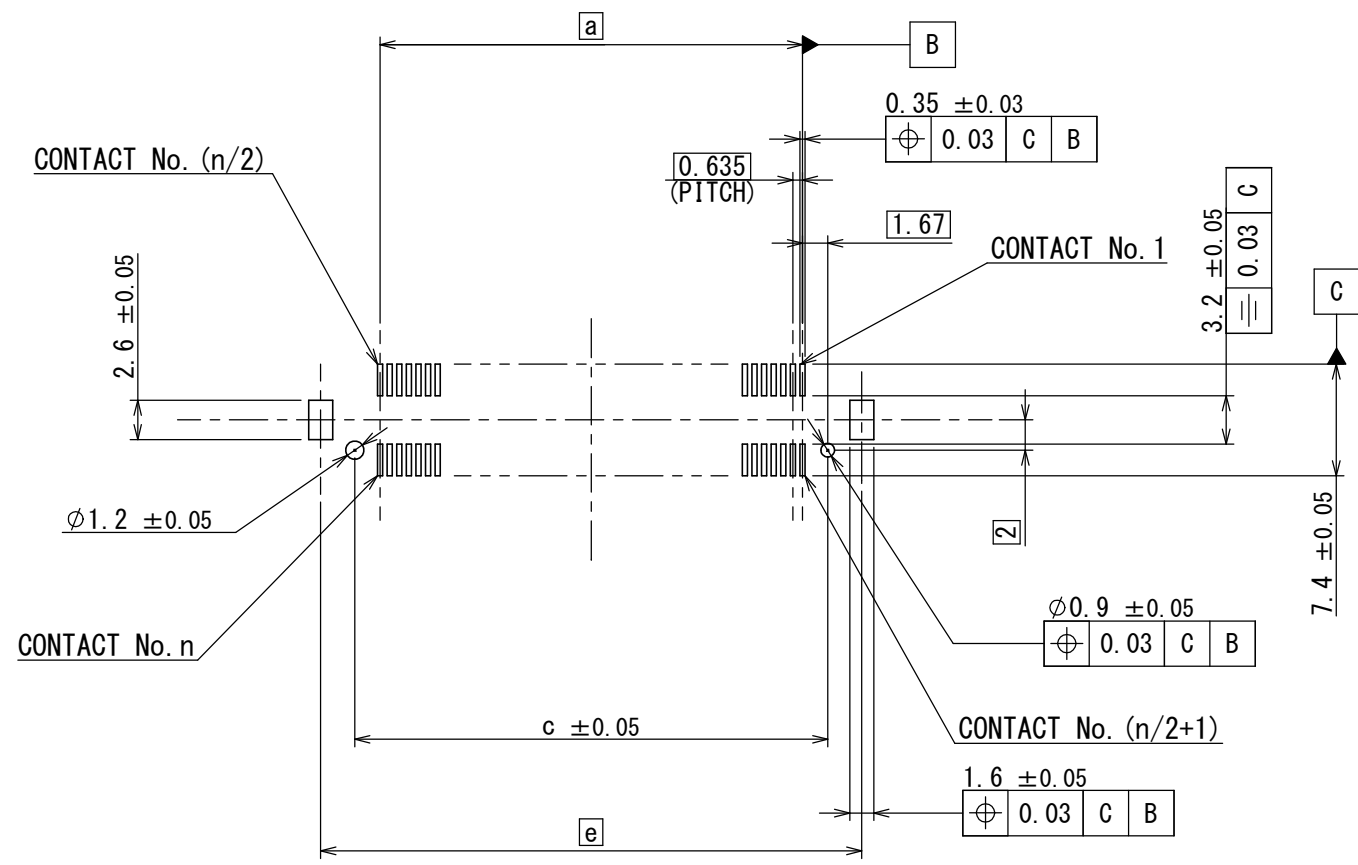




(REF.) APPLICABLE P. C. B DIMENSION



NO. OF CONTACTS (n)	DIMENSIONS (mm)				
	a	b	c	d	e
30	8.89	17.745	12.23	17.225	16.745
40	12.065	20.92	15.405	20.4	19.92
60	18.415	27.27	21.755	26.75	26.27
80	24.765	33.62	28.105	33.1	32.62
90	27.94	36.795	31.28	36.275	35.795
100	31.115	39.97	34.455	39.45	38.97
120	37.465	46.32	40.805	45.8	45.32
140	43.815	52.67	47.155	52.15	51.67

NUMBER OF CONTACTS
芯数

CONNECTOR HEIGHT
B: HEIGHT 6.6mm TYPE
製品高さ
B: 高さ 6.6mm タイプ

CONTACT AREA GOLD PLATING THICKNESS
A: GOLD (0.1 μ m MIN)
接触部金メッキ厚
A: 金メッキ厚0.1 μ m以上

TERMINATION STYLE V:SMT、STRAIGHT TYPE、WITH HOLD DOWN
結線形態 V:SMT、ストレートタイプ、ホルトダウン有

NOTE. 3 (EX.)
注. 3 (例)

PRODUCT DAY (2 DIGITS NUMBER)
生産日 (数字 2 桁)

MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY, OCT.=0 NOV.=X DEC.=Y)
生産月 (1月=1, 2月=2, ..., 10月=0, 11月=X, 12月=Y)

YEAR (LAST 2 DIGITS)
西暦年号の末尾2桁

MANUFACTURER CODE
組立部門識別コード

注 1. 本製品のインシュレータにはボスがある。
2. 定盤にのせた状態でコネクタ及びホールダダウンのコブナリリテは0.1mm以下とする。
3. 図示の位置にロット番号を表示する。
4. 基板間の寸法はコネクタの組合せによって異なる。「JACS-11300」参照願います。
5. スペーサーをコネクタの対角位置に2方以上取付て、基板に固定する方法を推奨する。
その場合スペーサーは、基板間の寸法範囲内で同一高さとする。

4	CAP	1	STAINLESS STEEL	—	—
3	HOLD DOWN	2	COPPER ALLOY	TIN PLATING OVER NICKEL	—
2	INSULATOR	1	LCP	—	UL94 V-0
1	CONTACT	n	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD (0.1 μ mMin) OVER NICKEL TERMINAL AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL	—
符号	名 称 DESCRIPTION	個 数	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 10/JUL/2020		サイズ (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) MA01		日本航空電子工業株式会社	
JACS-11300 JAHL-11300		製図 DR.		名称 (TITLE) MA01R***VABB		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ123190	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		S. AOKI					
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		査閲 APPD. H. OBIKANE					
$\pm$ $\times \pm$ $\times \times \pm$ $\times \times \times \pm$		$\times^\circ \pm$ $\times^\circ' \pm$		承認 APPD.		質量 (MASS)			
		単位 (UNIT) : mm							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MA01R030VABBR600](#)